

ZXTN2011G

100V NPN LOW SATURATION MEDIUM POWER LOW SATURATION TRANSISTOR IN SOT223

SUMMARY

$BV_{CEO} = 100V$; $R_{SAT} = 36m\Omega$; $I_C = 6A$

DESCRIPTION

Packaged in the SOT223 outline this new low saturation 100V NPN transistor offers extremely low on state losses making it ideal for use in DC-DC circuits and various driving and power management functions.



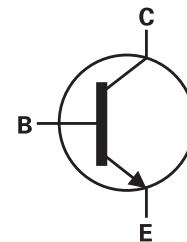
SOT223

FEATURES

- 6 amps continuous current
- Up to 10 amps peak current
- Very low saturation voltages

APPLICATIONS

- Motor driving
- Line switching
- High side switches
- Subscriber line interface cards (SLIC)



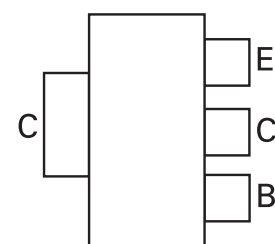
ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE	TAPE WIDTH	QUANTITY PER REEL
ZXTN2011GTA	7"	12mm	1,000 units
ZXTN2011GTC	13"	embossed	4,000 units

DEVICE MARKING

ZXTN
2011

PINOUT



TOP VIEW

ZXTN2011G

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-base voltage	BV_{CBO}	200	V
Collector-emitter voltage	BV_{CEO}	100	V
Emitter-base voltage	BV_{EBO}	7	V
Continuous collector current ^(a)	I_C	6	A
Peak pulse current	I_{CM}	10	A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(a)	P_D	3.0	W
Linear derating factor		24	mW/ $^\circ\text{C}$
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(b)	P_D	1.6	W
Linear derating factor		12.8	mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

THERMAL RESISTANCE

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	42	$^\circ\text{C/W}$

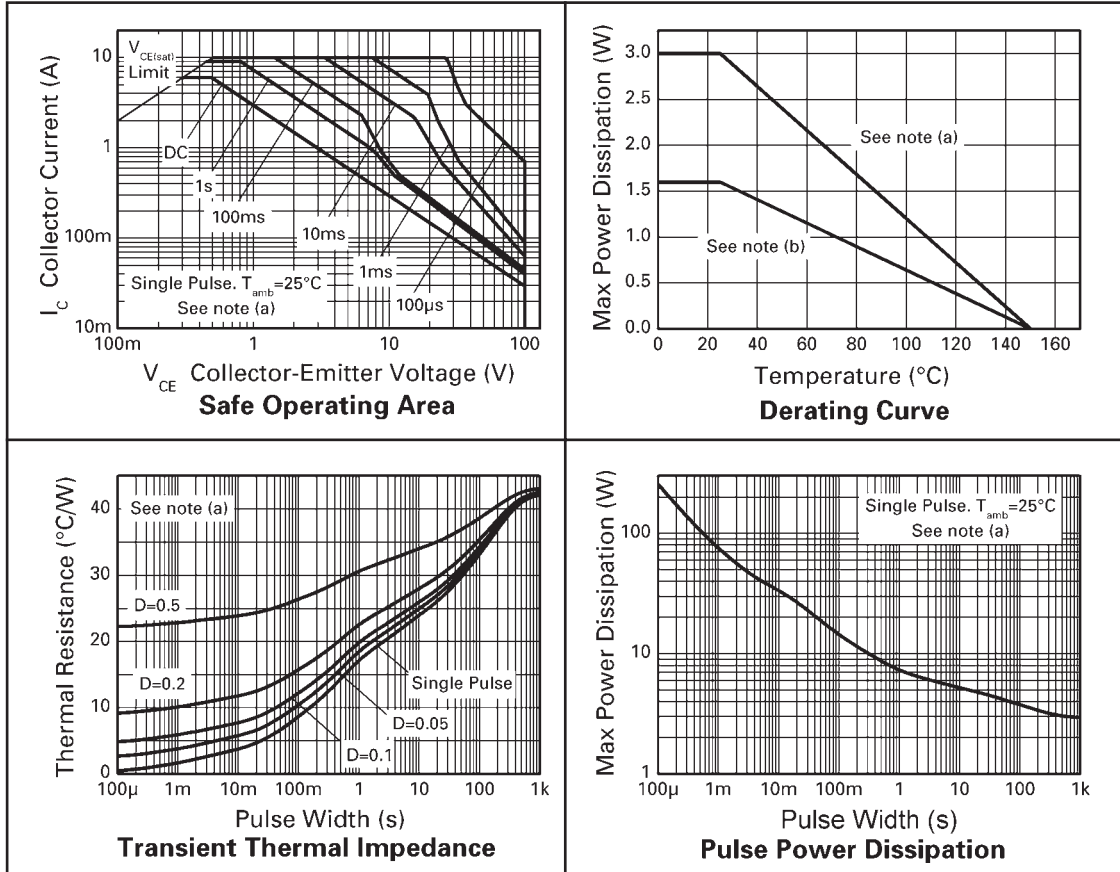
NOTES

(a) For a device surface mounted on 52mm x 52mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 2oz copper, in still air conditions.

(b) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.

ZXTN2011G

CHARACTERISTICS



ZXTN2011G

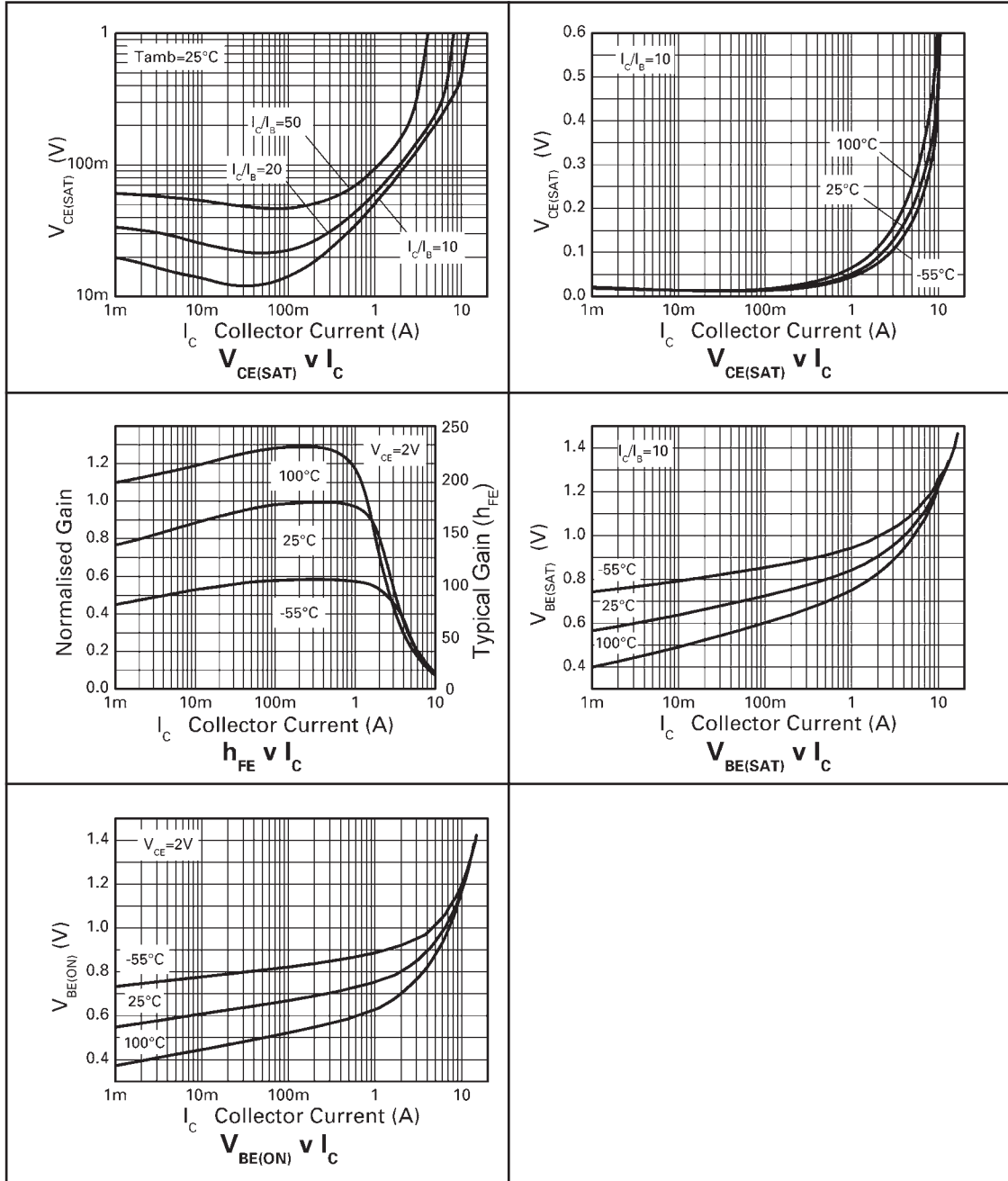
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	200	235		V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CER}	200	235		V	$I_C=1\mu\text{A}$, $R_B\leq 1\text{k}\Omega$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	100	115		V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	7	8.1		V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector cut-off current	I_{CBO}			50 0.5	nA μA	$V_{CB}=150\text{V}$ $V_{CB}=150\text{V}$, $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Collector cut-off current	I_{CER} $R\leq 1\text{k}\Omega$			100 0.5	nA μA	$V_{CB}=150\text{V}$ $V_{CB}=150\text{V}$, $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Emitter cut-off current	I_{EBO}			10	nA	$V_{EB}=6\text{V}$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(SAT)}$		21 50 95 180	35 65 125 220	mV	$I_C=0.1\text{A}$, $I_B=5\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}$, $I_B=100\text{mA}^*$ $I_C=2\text{A}$, $I_B=100\text{mA}^*$ $I_C=5\text{A}$, $I_B=500\text{mA}^*$
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(SAT)}$		1020	1120	mV	$I_C=5\text{A}$, $I_B=500\text{mA}^*$
Base-emitter turn-on voltage	$V_{BE(ON)}$		920	1000	mV	$I_C=5\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$
Static forward current transfer ratio	H_{FE}	100 100 30 10	230 200 60 20	300		$I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=2\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=5\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=10\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition frequency	f_T		130		MHz	$I_C=100\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{V}$ $f=50\text{MHz}$
Output capacitance	C_{OBO}		26		pF	$V_{CB}=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}^*$
Switching times	t_{ON} t_{OFF}		41 1010		ns	$I_C=1\text{A}$, $V_{CC}=10\text{V}$, $I_{B1}=I_{B2}=100\text{mA}$

* Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$.

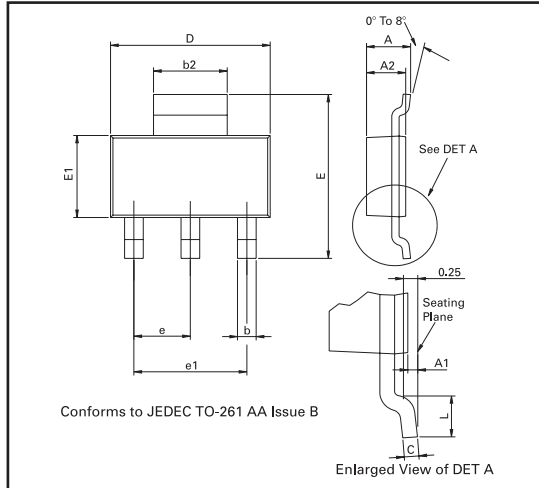
ZXTN2011G

TYPICAL CHARACTERISTICS

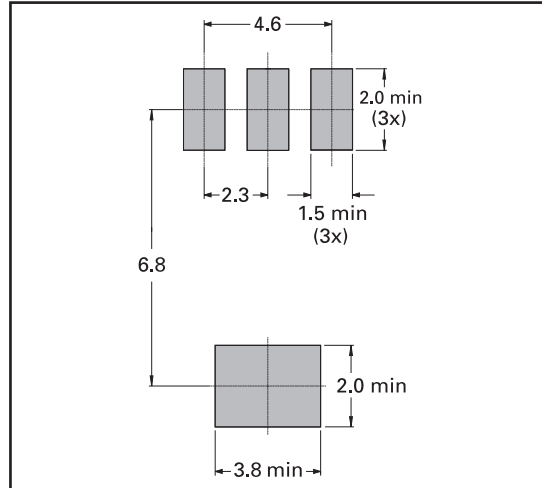


ZXTN2011G

PACKAGE OUTLINE



PAD LAYOUT DETAILS



Controlling dimensions are in millimeters. Approximate conversions are given in inches

PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	-	1.80	-	0.071	e	2.30 BSC		0.0905 BSC	
A1	0.02	0.10	0.0008	0.004	e1	4.60 BSC		0.181 BSC	
b	0.66	0.84	0.026	0.033	E	6.70	7.30	0.264	0.287
b2	2.90	3.10	0.114	0.122	E1	3.30	3.70	0.130	0.146
C	0.23	0.33	0.009	0.013	L	0.90	-	0.355	-
D	6.30	6.70	0.248	0.264	-	-	-	-	-

© Zetex Semiconductors plc 2005

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park Chadderton, Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europe.sales@zetex.com	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usa.sales@zetex.com	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 asia.sales@zetex.com	Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to www.zetex.com



ISSUE 2 - MAY 2006



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.